METHOD AND APPARATUS FOR ELECTRODEPOSITION USING DIAPHRAGM

Publication number: JP60082686 (A)

Publication date: 1985-05-10

Inventor(s): TSUBOI KISHIO; KOMURA IKUO; YAMAUCHI JIYUNICHI;

WADA TOORU; TAKAHASHI NOBUHIRO

Applicant(s): NIPPON AVIONICS CO LTD; KURARAY CO

 ${\bf Classification:}$

- international: C25D17/00; C25C7/00; C25D17/10; C25D17/00; C25C7/00;

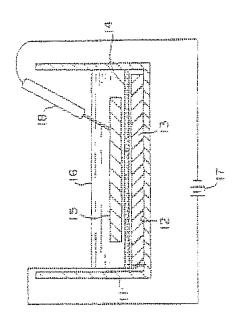
C25D17/10; (IPC1-7): C25C7/00

- European:

Application number: JP19830191309 19831013 Priority number(s): JP19830191309 19831013

Abstract of JP 60082686 (A)

PURPOSE:To shorten a time required for electrodeposition and to obtain an excellently finished electrodeposition surface by interposing an insulating porous diaphragm between an insoluble anode and a body to be electrodeposited and executing an eletrodeposition. CONSTITUTION:A plate anode 13 composed of an insoluble electrically-conductive body is provided at the bottom 12 of the inside of an electrodeposition cell 11, and the anode 13 is covered with a porous diaphragm 14 composed of an insulating material such as glass fiber. The body 15 to be electrodeposited is mounted on the diaphragm 14 and a concd. electrodeposition soln. 16 dissolved a desirable metal therein is poured into the inside of the cell 11.; When a rod cathode 18 composed of an electrically-conductive body connected to the cathode of D.C. power source 17 is allowed to contact with said body 15, an electrodeposition current is conducted while serving said soln. 16 as a medium through the diaphragm 14 from the anode 13 to the body 15. By said process, the metallic ion incorporated in the soln. 16 is deposited onto the body 15 to obtain a desirably electrodeposited surface. The anode 13 and the body 15 are separated by said diaphragm 14 to prevent the short circuit of the two.



Also published as:

DP63014078 (B)

P1465571 (C)

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

⑩ 日本 国特 許 庁 (JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-82686

@Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和60年(1985)5月10日

C 25 C 7/00

7511-4K

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

ᡚ発明の名称 隔膜を用いた電析方法および装置

②特 願 昭58-191309

男

徹

育

淳 —

塑出 願 昭58(1983)10月13日

⑩発 明 者 坪 井 貴 志 男

東京都港区西新橋1丁目15番1号 日本アビオニクス株式 会社内

⑩発 明 者 小 村

倉敷市酒津1660

⑩発 明 者 山 内

倉敷市八王寺町21の7

高槻市松ケ丘2丁目38の9

@発明者高橋 頌弘

東京都港区西新橋1丁目15番1号 日本アビオニクス株式

会社内

⑪出 願 人 日本アビオニクス株式

東京都港区西新橋1丁目15番1号

会社

⑪出 願 人 株式会社クラレ

砂代 理 人 弁理士 染川 利吉

倉敷市酒津1621番地

明 細 額

1. 発明の名称

腐膜を用いた電析方法および装置

- 2. 特許額求の範囲
- (1). 心析物内の底部に略板状の不溶性アノードを設備し、このアノードを絶縁性多孔隔膜で複つたのち、前記隔膜上に被電析体を根値して前記電析槽内に電析すべき金属を多量に溶解含有させた設厚 地析液を満たし、前記被電析体にカソードを接触することによつて前記アノードから前記被電析体に向けて電流を流して電析を行うことを特徴とする腐態を用いた電析方法。
- (2). 電析液を満たすべく形成した電析槽と、この電析物内の底部に設置された不容性導電体からなる略板状のアノードと、該アノード上に敷設した絶緻性多孔隔膜と、可視性導線に接続された楔状カソードとを有し、前記カソードの可撓性導線とよび前記アノードは直流電源に接続されることを特徴とする隔膜を用いた電析装置。

この発明は、不溶性アノードと被電析体間に絶 緑性多孔隔膜を介在させて電析を行う方法および 該方法を実施するのに使用する電析装置に関する。

しかしながら、第1図に示したような被電析体6を懸架する方法は被電析体6を電析液2中に浸漬せねばならず、また均一な電析を得るためにアノード板4と被電析体6は適宜の間隔を保たねばならぬところから、いきおい電析僧1が大型とな

ードの可挠性導線および前記アノードは直流電源 に接続されるようにした電析装置にある。

本発明の特徴は上記のごとくであるが、従来の 溶解性アノードを用いる浴電析においても、アノ ードを隔離するための塩化ビニル、塩化ビニリデ ン、ポリブロビレン等の織布からなる隔膜が用い られている。しかしながら、この循膜は、アノー ドの俗解にともなつて発生する固形不純物による 電析液の汚れを部分的にとどめ、不純物がカソー ド面に遊して電析面のざらつきやビンホール等が 発生するのを防ぐと同時に、ろ過機の負担を軽減 するのに用いられているものである。このため、 簡膜がアノード面に密磨していると、アノードス ライムが一部布目からもれたり、アノードの出し 人れの際に帰膜が切れやすくまた隔膜の目づまり をおとしやすいととから、アノードから離して設 置されている。とのような従来の筋膜に対し、本 発明においてはアノードが不裕性ないしは難務性 であるところから、使用する隔膜は不溶性アノー ドと被電析体の距離を竣小にしてより強い電界を

得つつ両者の短絡を防止すること、および被電析体を懸架または金網に入れることなく、電析液中に促放することを可能とするものであり、従来方法における解膜と同一名称を使用したがその目的、 ではおよび作用効果において全く異なるものであることに注意されたい。

以下、第3図および第4図を参照して本発明を 突旋例につき詳細に説明する。

第3図は不発明の1実施例を示した概略図であ つて、 電析槽11内の底部12に例えばステンレス鍋、カーボン等から形成された不容性導電体 (雌溶性のものをも含む) からなる板状アノード 13を設置し、このアノード13をガラス繊維、 その他の合成繊維の微布または不緻布および脱脂 綿等の絶縁材からなる多孔隔膜14で覆つたのち、 この絶録性多孔隔膜14上に任意の被電析体15 を橄髄する。次いでとの電析僧11内に、電析し ようとする金閥を多難に裕解含有させた碳厚電析 被16を、前記被電析体15が埋没するように満 たし、直流電源17の陰極に接続された遊産体か らなる 権状カソード18を被 億析体15尺接触さ せれば、電析版16を媒体として電析電流は絶縁 性多孔隔膜14を介してアノード13から被電析 体15℃流れ、電析液16中の金属イオンが被電 析体15上に析出して、所望の電析を得ることが できる。このように構成された隔膜を用いた電析 装置で注意すべき点は、絶談性多孔筋膜14と権 状カソード18の選定にある。即ち、 勘縁性多孔 照照14は、アノード1.3と被選析体15を隔離 して両者の短絡を防ぐと共に、電析板16の通り がよく、できるだけ海いものが亀界を高める上で 好ましく、極海のグラスファイバー織布が好適で

をあげる目的から、電析イオン電流の流れにくい 即ち電析され難い導電体、例えばカーボン、アルミニウム、ステンレス鋼、チタン、タングステン 等で形成されるのがよく、その形状は被電析体 15との接触面積が小さくかつ電気抵抗が小さく なるような形状、例えば棹状、針状、ピンセット 状等(これらを総称して槹状という)のものが好ましい。なお、カソード18は接地可能であるの で、カソード18の周囲を絶験物で催う必要はない。

次に本発明の他の実施例について第4図を参照して説明する。 なお第4図において第3図と同等の部分には同一参照番号を付しかつ重複した説明は省略する。 この実施例は、被選析体19がかなりの厚みを有する場合に特に有効である。 即ち、第4図に示したごとき呼みを有する被電析は19に電析する場合、第3図に示したごとき平板をナノード13では被電析体19の上面 19aに対する地外が波波して十分な電析厚さを得ることができない。このため本実施例においては、電析槽11

の底部12及び内間面20に低合する開口した箱型または開口した筒型アノード13aを電析槽11内に設置し、このアノード13aを絶縁性多孔隔膜14aを粉成する。このようにアノード13aかよび絶縁性多孔隔膜14aを構成すれば、厚みのある被眶析体19の各部に対する選昇密度を傾はり一にすることができ、良好な電析を得ることができる。本発明になる電析方法かよび装置によつて得かれる電析厚さは0.02μ以上、好ましくは0.1~10μの範囲で行われる。

次に、本発明になる電析方法および装置を用いて行つた電析結果の一例につき説明する。

電析物は底部全面にステンレス鋼製のアノードを設けた直径50mの円筒を使用し、電源は4V定電圧直流電源を用い該電源には前記アノードと先端を円錐状に形成したステンレス鋼製のカソードを接続した。そして、前記アノードをメッシュ径が0.6万至1μで厚みが0.2万至0.4 mmのグラスフイルターで復い、電析槽内にクエン酸スズSn2 C6 H5 O7を主成分とする電析液を約20 C C

> $S n^{2+} + 2 e \stackrel{\longrightarrow}{\leftarrow} S n$ $2 H^{+} + 2 e \stackrel{\longrightarrow}{\leftarrow} H_{2}$

の電析反応が起生する。即ち、被電析体には中性スメ金属が電析される一方、同時に水素ガスが発生し、この水素ガスの発生によつて電析液が提拌されると共に Sn²+イオンが拡 散されかつ Sn²+イオンの設度勾配が平均化される。またアノード

とカソートとの間には大きな過退圧が加わるので、 イオンの泳動も活発となりこれらの反応の合成された結果として、短時間で使用に十分耐える電析 装面処理が行われることが判明した。

本発明によれば、美術・工芸品、宝飾品の作成、 電子機器部品の組立て、腐科補級物の作成、修復 例えばインレー、オンレー、クラウン、プリッジ、 クラスブ、スプリント、支台、歯用金属鋳造体を 用いての修復に便利に使用される。

以上本発明の詳細について説明したが、本発明 になる隔膜を用いた重析方法をよび実質によれば、 次のごとき効果を得ることができる。

(1). 被 電析体の 電析面板 に対し、 アノード面機を 大きくとることができるので、 電析時間の 短 解 及 び良好を仕上がりの 電析 歯を 得ることができる。 (中). 絶縁性多孔隔膜にてアノードを 覆りことによ り、 アノードと被 電析体の 短絡を助止することが できるとともに、アノード反応によつてアノード 金銭の 溶解が起きた際に発生する 不純イオン等を 廃離することができるので、 被 電析体にこれら不 納物が付着することがなく、良好な飛折面を得る ことができる。

付. この方法による 退析厚は、 電析液の 凝度と電析 電流密度及び 電析時間によつて決まるが、 電析 厚を一定時間内に 更に増加させるには、 被電析体を手動または 機械的に 揺動させることにより、 電析液のイオン 渡度の拡散を促進させて、 厚膜の電析を得ることができる。

(二)、被電析体と棒状カソードとの接触点には十分な電析を得ることができないが、棒状カソードをときどき移動させて被電析体に接触させることにより、むらのない電析面を得ることができる。

ちなみに、前記のスズ電析において揺動をして 30秒間能析した場合の電析厚さは約0.2 4 であ り、ピンセットで被電析体を挟持しゆるやかに揺 り動かしながら同時間電析した場合の電析厚さは 約0.5 4 であつた。なおとの厚さは電析面積には 低低無関係である。

的、アノード面積に対して電析面積の比較的小さな円筒または円錐筒状の被電析体例えば歯科補綴

物として用いられるクラウン等の低析においては、 電界の集中により、 被電析体の内部まで十分左電 析を行うことができる。

〇. 本発明になる隔膜を用いた電析方法は簡単な操作で電析からのない 電析面を得ることができ、また装置は小型かつ簡易な構造である上に、電析被量は被電析体をおおう程度に加えればよいので非常に経済的である。特に被電析体が小型少量である場合には経済的効果が著しい。

(h). 更に、第3図および第4図に示した装置において、電析檀底部とアノードとの間に、スタラーを設け、電析液を攪拌しながら行うことにより、より効果的に退析を行うことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の浴電析万法を示す例視図、第2 図は第1図に示した浴電析に使用される金網を示す斜視図、第3図は本発明になる隔膜を用いた電析装蔵の1実施例を示す側断前図、第4図は本発明になる隔膜を用いた電析装散の他の実施例を示す側断面図である。

11…電析槽、 13,13·a…アノード、

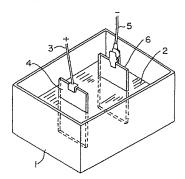
14,142… 舱緣性多孔隔膜、

15,19…被魔析体、 16… 選析液、

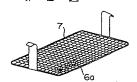
17… 継源、 18… カソード。

特 許 出 類 人 日本アビオニクス株式会社 同 株式会社 ク ラ レ 出額人代理人 弁理士 染 川 利 吉

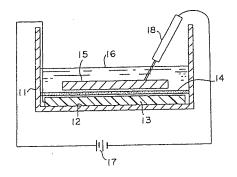
第 1 図



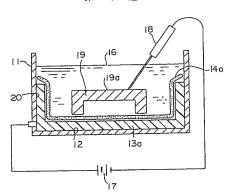
第 2 図



第 3 図



第 4 図



			¢